न्या क

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-79468

⑤Int. Cl.³ H 01 L 27/14 23/02 識別記号

庁内整理番号 6824-5F 7738-5F 砂公開 昭和56年(1981)6月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

9集積回路素子

20特

图54-156255

20出

图54(1979)11月30日

@発 明 者 与田健一

門真市大字門真1048番地松下電

工株式会社内

⑪出 願 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

邳代 理 人 弁理士 石田長七

明 細 #

1. 発明の名称

集層回路業子

2. 特許請求の範囲

(1) 異債回路が形成されたチッフを収納するケースの上面に透明樹脂で封止された窓を設け、集機回路の各出力爛子に接続された複数個の発光紫子と集機回路の各入力爛子に接続された複数個の発光紫子と同一面に配置するとともに窓に内別より対向せしめ、入出力用光ファイバー東の端面を窓に外側より対向せしめたことを特徴とする果低回路紫子。

3. 発明の詳細な配明

本 発明は 築横回路 業子に関するものである。 一般にマイクロコンじュータ等に用いられる大規模 築横回路 素子は入 出力端子を多数必要とし、従来、 準横回路が 形成されたチップ(1) は 第 1 凶に示すよ うな 端子 じン 間が テュア ルインライン型 配置され たパッケージ 44のチップ収納 850 に収納されてい た。このような従来例にあつては端子数が多くなるとパッケーシ吗の寸法も大型化し、 M 密度集積 国路であるにも拘わらず紫子寸法がかえつて大きくなるという問題があり、また案子寸法が大型化 すると当然配線が歩くなるので、配線による浮遊 容蔵が大きくなり高スピード化の障害となるとい う問題がある上雅音の影響を受け易いという欠点 をもつていた。本発明は上記の問題点および欠点 を解決することを目的とするものである。

以下実施例について図を用いて説明する。第2 図~第5図は本発明の一実施例を示すもので、集積回路が形成されたチップ川を収納するケース(2)の上面に透明樹脂(3)で封止された窓(4)を設け、最初回路の各出りとかったを設け、である発光器子(5)と繁積回路の各出しとりなる発光器子(6)を同の本のフォトタイオードよりたる受光器子(6)を同のを扱いてあり、光ファイバー東(8)の独面を窓(4)に外側より対向せしめたものであり、光ファイバー東

(2)

(8) は窓山の周歇より突殺された外局面にねじ海を有する雄ねじ簡(9) 内に端面が透明樹脂(3) に密着するように挿入して設すット畑によりバッキン(11) を介して固定するようになつており、電源端子四はケース(2) の下面に突みされている。カか発光素子(6) および受光業子(6) は集積回路の形成工程でチッフル) 内に同時に形成するようにしても良く、この場合ワイヤポンデイング工程が不要となり信頼性および無産性が同上することになる。

以下実施例の動作について説明すると、いま入力用光ファイバー (8A)を 面して受光 業子(6)にテータ信号にて点 成された光が人射すると、受光 基子(6)の 政抗が光強度に応じて変化し、 果積回路の入力 場子にはテータ信号が入力 っれることになる。一方発光 基子(6)は 渠積回路の 出力 端子の 出力 テータ信号にて 点 滅され出力用光ファイバー (8b)を 通して 他の 果積回路 菓子 あるいは負 何 制 御 回路に 伝達されるようになつている。

本 発 叫 は 上 述 の よ う に 集 横 回 略 が 形 成 さ れ た キ ッ う そ 収 納 す る ケ ー ス の 上 面 に 透 明 倒 脂 で 封 止 さ

一実施例の外級糾視図、第3図は同上の断面図、 第4 図は回上の要部斜視図、第5 図は同上の配数

1) はチップ、(2) はケース、(3) は透明樹脂、(4) は 数、 (6) は発光素子、(8) は受光素子、(8) は光ファイバー東である。

代坤人 弁坤士 石田 長 七

例を示す図である。

れた窓を設け、集破回路の各出力端子に接続され た複数個の発光業子と集積回路の各入力端子に接 税された複数個の受光器子を同一面に配慮すると ともに窓に内側より対向せしめ、入出力用光ファ イバー束の端面を窓に外側より対向せしめたもの であり、発光素子なよび受光案子を高密度に配列 することにより入出力部に要する寸法が従来例の 端子ピンを用いたパッケージに比較してはるかに 小さくすることができ、小型の集積回路案子を提 供することができるという利点をもつているとと もに、光ファイバー東にて入出力データが参発回 路の入出力嫋子に入出力されるようになつている ので、集積回路案子が電気的に他の回路から分離 されることになり雑音の影響を受けないという利 点をもつている。また入出力データが光速で伝達 され、しかも配象による呼遊容量が存在したくた るので、高速動作が可能となるという利点をもつ ているものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来例の外観斜視図、第2 図は本発明 (4)

